

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2026-022

深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日 A 股与 H 股的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大族数控	股票代码	301200（A 股）、3200（H 股）
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周小东	周鸳鸯	
办公地址	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3 栋	
传真	0755-86018244	0755-86018244	
电话	0755-86018244	0755-86018244	
电子信箱	hanscnc2002@hanscnc.com	hanscnc2002@hanscnc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务和主要产品

公司聚焦 AI 算力场景，深度绑定行业龙头客户，主营业务为 PCB 专用设备的研发、生产和销售，产品主要涵盖压合、钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 生产关键工序。报告期内，公司业务及经营模式未发生重大变化；公司产品类型进一步丰富，新产品研发取得较大进展，并针对热点应用场景从销售单一设备到提供全面质量管理的专业化工艺解决方案，逐步从被动“满足”客户需求向主动“助力”客户提升技术能力及盈利水平转变，不断提升公司技术竞争护城河。

公司凭借创新商业模式及二十余年在高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光应用、图像处理、电子测试等方面的技术沉淀，为 PCB 行业提供具备技术优势的工序解决方案，包括机械钻孔方案、高精度背钻钻孔方案、激光钻孔方案等全品类钻孔工序产品，以及不同感光材料的激光直接成像方案、机械及激光成型方案、光学检查及电性能检查方案等，产品广泛应用于多层板、高多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个 PCB 细分领域，主要产品在性能、功能、可靠性方面已达到行业先进水平，满足国内外下游知名客户的研发及量产要求，不断促进 PCB 产业加工工艺技术的进步；同时，PCB 制造与先进封装技术呈现融合趋势，为助力下游客户拓展先进封装业务，提供面向 2.5D、3D 封装的超大尺寸 FC-BGA 封装基板、面板级封装中介板等成套解决方案，包含新型激光钻孔设备、玻璃基加工设备、激光成型设备等。

（二）所属行业的发展变化、市场竞争格局以及公司所处的行业地位

PCB 是电子产品之母，是所有电子系统的中枢神经系统，在电子信息产业中的重要性更加突显。据 Prismark 预测，2024-2029 年全球 PCB 产值的复合增长率为 8.2%，行业发展持续向前。近年来，受益于 AI 算力产业链爆炸性成长，PCB 产业迎来又一个黄金发展机遇期，PCB 专用设备市场数量及技术双重提升，并进一步扩大高附加值设备市场的空间。

根据行业知名研究机构 Prismark 分析，AI 算力产业链基础设施投资持续走高，服务器、数据存储、有线网络设施等电子终端产品需求强劲，促使 2025 年全球电子终端产业营收大幅增长 8.5%。

随着 AI 算力需求的崛起，更是把 PCB 产业推到了新的高度，Prismark 预估 2025 年全球 PCB 产业营收规模增长 15.4%至 849 亿美元，服务器&数据存储、有线网络设施相关 PCB 的增长率分别高达 46.3%及 36.3%，且服务器&数据存储相关 PCB 一举跃升为最大细分场景，与之对应的 18 层及以上高多层板、高阶高多层 HDI 板、大尺寸先进封装 FC-BGA 载板等产能需求旺盛，促进更高价值专用加工设备市场的规模不断扩大；另一方面，受电动化、智能化驱动，汽车相关电子零部件成本占比进一步攀升，拉动整车的 PCB 需求量增加，加上个人电脑、消费电子、工业控制等领域终端需求复苏，共同推动 PCB 产业显著上涨，PCB 制造企业特别是 AI 算力相关 PCB 企业的投资规模不断扩大。据 Prismark 预测，2024-2029 年 PCB 行业营收复合增长率预计可达 8.2%，全球及国内 PCB 产业规模在 2029 年将分别达到超千亿美元及超六百亿美元。

公司 2025 年持续保持市场领先地位，连续十六届位列 CPCA 百强排行榜仪器及专用设备类第一名，营收规模显著领先，产品远销欧洲，日本，韩国，东南亚的马来西亚、泰国、越南，中国台湾等境外主要 PCB 产业区域；多年来，公司持续荣获众多行业知名企业的合作奖项，包括越亚半导体“优秀技术合作奖”、深南电路（002916.SZ）“金牌供应商”、奥士康（002913.SZ）“年度战略合作奖”、方正科技（600601.SH）“金牌合作伙伴”等荣誉，与客户关系从单纯供应商向合作伙伴转变，并主动为下游客户提供创新型解决方案，携手共创更高价值，实现互利共赢。

公司专注于 PCB 市场，聚焦 AI 算力等高价值场景，产品布局广泛，涵盖 PCB 生产核心工序的诸多关键设备，据行业专业机构灼识咨询统计，2024 年公司全球市场占有率 6.5%，是全球 PCB 专用设备领域最大的供应商；公司主要产品机械钻孔机，特别是用于 AI 算力场景的超高厚径比通孔钻孔机及高精度 3D 钻测一体机械钻孔机广受行业赞誉，根据 Prismark 市场预测及公司交付数据测算，2025 年全球市场占有率约 50%。同时，得益于公司创新的管理架构，形成了设备与材料、应用场景、工序、产品、技术、供应链与客户等多维协同，为行业不同细分场景提供差异化的综合解决方案。

公司是国家级高新技术企业、广东省 PCB 专用设备工程技术研究中心、广东省工业设计中心及深圳市知名品牌，获批设立“深圳市博士后创新实践基地”，也是宝安区“引才伯乐奖”优秀用人单位，荣登深圳企业专利创新实力百强榜。公司 PCB 机械成型机产品（R6AHP）、UV 激光钻孔机产品（UVDRILLER L650）获得广东省高新技术企业协会颁发的“广东省名优高新技术产品”，机械钻孔设备（HANS-F6MH）、PCB 激光钻孔设备 UVDRILLER L650BS、激光成型设备（HRD400A）入选深圳市创新产品推广应用目录，“封装基板新型激光微加工装备的研发及产业化项目”已通过深圳

市发展和改革委员会 2024 年第四批战略性新兴产业扶持计划项目的验收。公司董事长杨朝辉先生凭借其远见卓识荣登 2025 粤港澳大湾区“创新杰出人物榜”并荣膺第二十四届深圳“创新突出贡献人物”。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	10,615,027,606.63	7,186,495,961.01	47.71%	5,979,125,998.43
归属于上市公司股东的净资产	6,070,840,392.39	5,126,920,733.08	18.41%	4,677,491,555.71
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	5,772,935,488.47	3,343,091,397.82	72.68%	1,634,311,083.34
归属于上市公司股东的净利润	824,267,918.74	301,179,848.98	173.68%	135,545,916.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	821,322,775.76	210,097,411.27	290.92%	100,552,102.91
经营活动产生的现金流量净额	180,606,678.16	154,986,168.04	16.53%	416,774,327.42
基本每股收益（元/股）	1.95	0.72	170.83%	0.32
稀释每股收益（元/股）	1.90	0.71	167.61%	0.32
加权平均净资产收益率	14.98%	6.24%	提升 8.74 个百分点	2.57%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	959,848,668.68	1,421,984,485.87	1,520,984,069.00	1,870,118,264.92
归属于上市公司股东的净利润	116,773,485.23	146,498,177.52	228,435,144.32	332,561,111.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,467,269.87	141,502,237.03	226,095,688.99	345,257,579.87
经营活动产生的现金流量净额	-335,396,895.31	-215,789,091.88	-144,511,611.13	876,304,276.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,931	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,846(其中 A 股股东 24,842 户, H 股股东 4 户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
大族激光科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	83.63%	355,868,100.00	0.00	不适用				0.00
深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	6,652,549.00	0.00	不适用				0.00
杨朝辉	境内自然人	0.93%	3,972,217.00	2,979,163.00	不适用				0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	3,391,879.00	0.00	不适用				0.00
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,231,900.00	0.00	质押				3,231,900.00
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	1,229,251.00	0.00	不适用				0.00
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开	其他	0.21%	874,133.00	0.00	不适用				0.00

放式指数证券投资基金						
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	0.18%	749,927.00	0.00	不适用	0.00
华夏银行股份有限公司—中欧景气精选混合型证券投资基金	其他	0.17%	709,900.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.17%	702,355.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

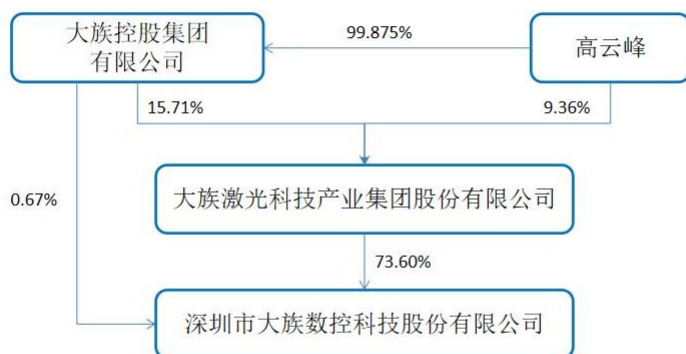
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司营业收入 577,293.55 万元，较去年大幅增长 72.68%，归属上市公司股东的净利润 82,426.79 万元，较去年增长 173.68%，主要得益于 AI 算力产业链基础设施服务器、高速交换机等基础设施需求持续强劲，加上消费电子、汽车电子、工业控制等终端市场技术升级，高价值高多层板、高多层 HDI 板增长快速，PCB 专用加工设备市场需求进一步放大。公司紧抓 AI 算力 PCB 行业成长机遇，持续围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”这一战略愿景，积极研发创新型解决方案，同步提升产能和产品品质，赋能 PCB 产业快速扩产及技术升级，公司各类产品营收取得较大幅度增长。

AI 算力需求快速崛起，高多层板市场增长迅猛，面向新一代 AI PCB 技术快速迭代及新材料、工艺的快速导入，公司与行业龙头客户携手攻坚克难，助力传输速率 112Gbps SerDes 及以上的服务器及交换机高多层板量产；在高多层高阶 HDI 板市场，公司不断推出创新工艺解决方案，突破现有方案的瓶颈及痛点，进一步夯实市场竞争力；而在更高技术需求的类载板、IC 封装基板及先进封装领域，公司各类新型激光解决方案在微小孔、微小槽及精细线路等加工获得众多行业头部客户的工艺及品质认证，订单逐步增长；另外，在传统 PCB 市场，公司不断提升各产品的综合性能，并积极把握行业技术升级机遇，相关产品获得更高市场份额，并与行业龙头客户关系持续加深。

深圳市大族数控科技股份有限公司

2026 年 3 月 30 日